**18 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “УИЛЯМ ГЛАДСТОН”**

гр. София – 1303, ул. “Пиротска” № 68, тел.02/988 03 01, тел./факс 02/987 96 82

**Декларация-съгласие от родители**

1. ......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

1. Изразяваме съгласие дъщеря ни / синът ни ...................................................................................

да участва в мобилност по споразумение за обмен и двустранно сътрудничесттво с девическа гимназия САНГИЛ в Сеул, Южна Корея, в периода 28.10.2023 г. – 05.11.2023 г.

1. Запознати сме с условието, че за избраните ученици от 18. СУ „Уилям Гладстон“ за участие в мобилността следва да се предостави **нотариално заверено** пълномощно за пътуване в чужбина от двамата родители.
2. Запознати сме с условието, че за избраните ученици от 18. СУ „Уилям Гладстон“ за участие в мобилността семейството следва да осигури финансиране на пътните разходи до и от Южна Корея (пътуването ще се осъществи със самолет)
3. Декларираме, че детето ни е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести.
4. Декларираме, че ще уведомим писмено ръководителите на групата, участваща в мобилността, ако детето ни има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др.
5. Съгласени сме 18. Средно училище „Уилям Гладстон“, БУЛСТАТ 000669190 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Пиротска № 68 да обработва следните личните данни на ученика:

* Три имена, изписани на кирилица и латиница
* ЕГН
* Снимки на ученика за целите на участието в мобилност по споразумение за обмен и двустранно сътрудничесттво с девическа гимназия САНГИЛ в Сеул, Южна Корея, в периода 28.10.2023 г. – 05.11.2023 г.

Телефон за връзка:.............................................................................................................................

Е-mail:..................................................................................................................................................

гр. София, .......................2023 г. С УВАЖЕНИЕ:

1.........................................

2.........................................